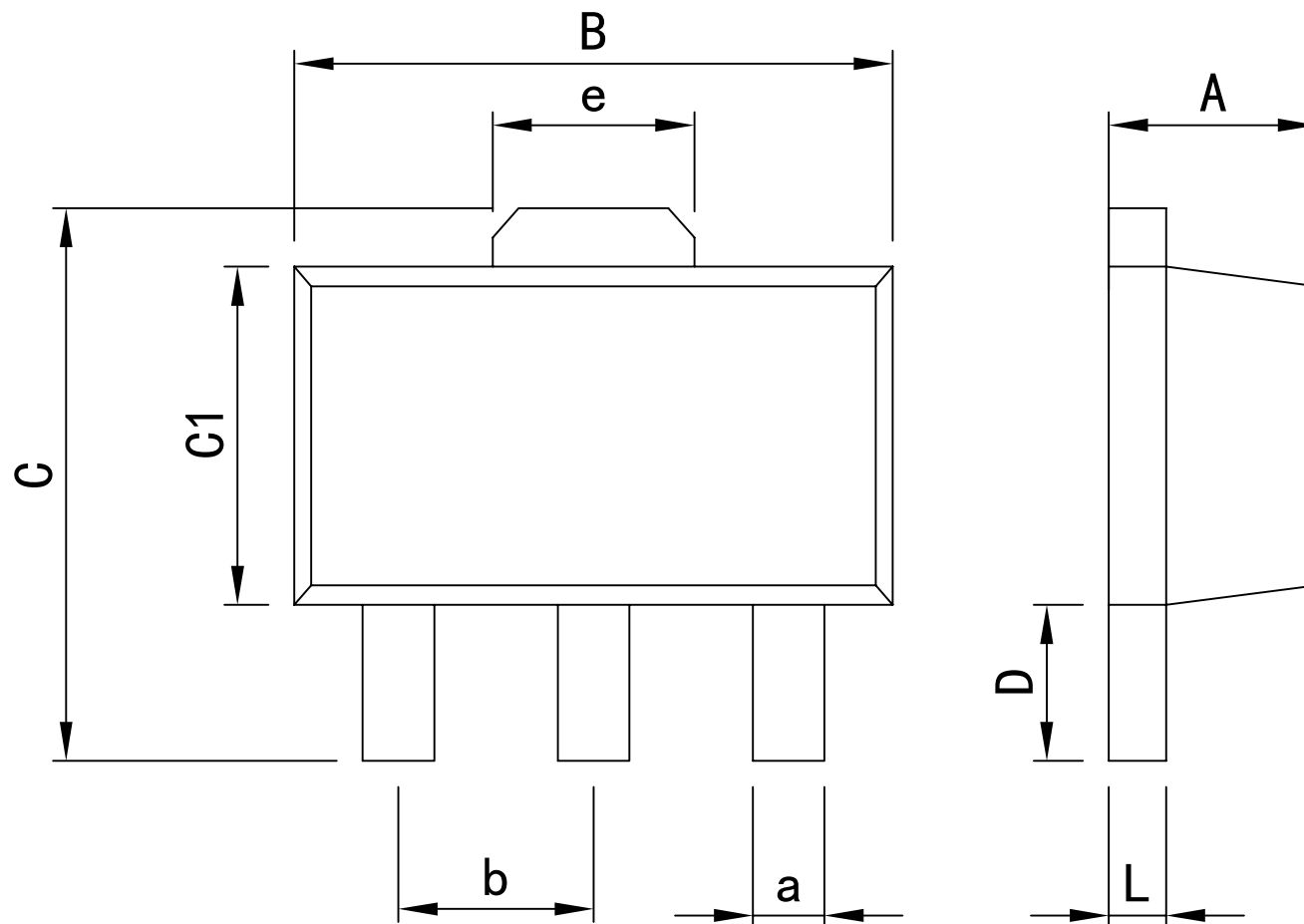




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

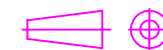
SOT89-3

文件名称:  
HG-SOT89-3

文件编号:  
HGWT-230024

版本	VI.0
比例	1:1
单位	mm
日期	2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	B	C	C1	D	L	a	b	e			
MIN	1.40	4.40	3.94	2.30	0.90	0.35	0.40	1.50	1.55			
MAX	1.60	4.60	4.25	2.60	1.20	0.44	0.55	BSC	BSC			